# **PLD**法を用いた CuInS<sub>2</sub>薄膜の作製

# Deposition of CuInS<sub>2</sub> thin films by PLD method

 <sup>1</sup>千葉工業大学 工学研究科 電気電子情報工学専攻
<sup>2</sup>大阪府立大学大学院工学研究科 電気・情報系専攻
堀川祐輔<sup>1</sup>工藤翔平<sup>1</sup>下園庸介<sup>1</sup>吉田亮<sup>1</sup>沈用球<sup>2</sup> 脇田和樹<sup>1</sup>
<sup>1</sup>Department of Electrical, Electronics and Computer Engineering, Chiba Institute of Technology
<sup>2</sup>Department of Physics and Electronics, Osaka Prefecture University

Abstract Deposition of  $CuInS_2$  thin films by pulsed laser deposition method has been investigated. The  $CuInS_2$  thin films were grown at substrate temperatures between room temperature and 500°C on a Si-wafer substrate. It is found from X-ray diffraction (XRD) and Raman scattering measurements that the film have the chalcopyrite structure except the films deposited at RT. The surface and cross-section morphologies were evaluated by scanning electron microscope. Then, we obtained high quality  $CuInS_2$  film at 500°C with high pulsed energy.

## 1. はじめに

カルコパイライト化合物半導体である CuInS<sub>2</sub> は太陽電池材料として無毒,高 光吸収,薄膜化などの利点から注目されている<sup>1,2)</sup>.しかし,CuInS<sub>2</sub> を用いた太 陽電池の効率はまだ 12%<sup>3)</sup> と低く,効率改善のためには高品質である CuInS<sub>2</sub> 薄膜を作製し,その薄膜を十分調べる必要がある.高品質な薄膜の作製方法と して様々なプロセスが提案されているが,ターゲットの組成比に近い薄膜形成 が比較的容易に達成できる PLD (pulsed laser deposition) 法に我々は着目し,装 置の立ち上げと共に成膜条件について検討した.

#### 2. 実験方法

PLD 装置の概略図を Fig. 1 に示す. ターゲットとなる CuInS<sub>2</sub>結晶を気化放出 させるためのパルスレーザーとして Nd:YAG レーザー (波長 266 nm, パルス幅 約 10ns, パルスエネルギー 6.8 or 10 mJ) を使用した. レーザービームは真空チ ャンバー外にある石英レンズを用いて集光した. ターゲットにはヒーター移動 法 (THM) により作製した CuInS<sub>2</sub> バルク単結晶を使用した. ターゲットは堆積 中に 13 rpm で回転させた. 基板には(001) 面の Si ウェハを使用した. Si ウェハ はウェット洗浄である RCA 洗浄<sup>4)</sup> により表面を清浄化し, ターゲットは機械的 研磨を施したのち有機溶剤を用いて超音波洗浄した. 基板とターゲットの距離 は 3.5 cm である. 真空チャンバー内はターボ分子ポンプを用いて 10<sup>4</sup> Pa 以下に 保ち, 基板温度はそれぞれ 500℃, 450℃, 400℃, 350℃, RT に設定して薄膜を 作製した. 結晶構造の評価のために X 線回折 (XRD) およびラマン散乱分光測 定を行った. また, 薄膜の表面および断面評価のために電子顕微鏡 (SEM) に よる観察を行った. さらに薄膜の発光特性の観測のためフォトルミネセンス (PL) 測定を行った.



Fig. 1 Picture and Schematic diagram of PLD apparatus.

## 3. 結果及び考察

Fig. 2 に基板温度 (RT, 300°C, 450°C, 500°C) を変化させたときの XRD パタ ーンを示す. 基板温度 ( $T_{sub}$ ) が RT 以外のすべて試料のピークは, カルコパイ ライト型 CuInS<sub>2</sub> 結晶の回折パターンと一致し, 他の面は観察されなかった.  $T_{sub}$  が RT 以外では, すべての薄膜が (112) 面に強い配向性をもつ.  $T_{sub}$  500°C において(200), (211), (213) 面などが観測された. また, 温度上昇によって結 晶性の向上に起因する半値幅の低下がみられた.

Fig. 3 に作製した CuInS<sub>2</sub>薄膜のラマンスペクトルを示す. Koschel らの報告<sup>5)</sup> によれば, 237-241 cm<sup>-1</sup>, 307 cm<sup>-1</sup>, 343 cm<sup>-1</sup> に対応するピークは E(L) モードに 対応する. また 297 cm<sup>-1</sup>, 357 cm<sup>-1</sup> はそれぞれ A<sub>1</sub>モード, B<sub>2</sub>モードに対応する. 307 cm<sup>-1</sup>は CuAu 構造の可能性もある<sup>6)</sup>. したがって,  $T_{sub}$  500℃において CuInS<sub>2</sub> のカルコパイライト構造が支配的となることがわかる.



Fig. 2 XRD patterns of the thin films.

Fig. 3 Raman spectra of the thin films.

Fig. 4 に  $T_{sub}$  300°C, パルスエネルギー6.8 mJ, 堆積時間 4 hour で作製した. CuInS<sub>2</sub>薄膜の表面および断面 SEM 像を示す. 表面の観察により CuInS<sub>2</sub>薄膜の平 面また断面の観察から膜厚約 3  $\mu$ m 程度の薄膜堆積を確認した.





Fig. 4. (a) Surface and (b) ceoss-sectional SEM images of  $CuInS_2$  thin film.

Fig. 2の XRD パターンより  $T_{sub}$  が 500℃にて結晶性の向上が見られた.そこで Fig.5 と 6 に  $T_{sub}$  が 500℃で作製された CuInS<sub>2</sub>薄膜の XRD および PL スペクト ルを示す.また,パルスエネルギーを 6.8 mJ から 10 mJ に変え,堆積させたこ とにより,X 線強度の増加および半値幅の低下がみられた(Fig.5).さらに Fig. 6 にて,室温における PL 測定によりバンド端付近の発光<sup>7)</sup>が観測された.



Fig. 5 XRD patterns of the thin film.

Fig. 6 PL spectra of bulk and thin film.

# 4. 結論

X 線回折パターンの基板温度依存性実験により基板温度が 500℃でもっとも 結晶性の良い薄膜が得られた. ラマン散乱の測定よりカルコパイライト型 CuInS<sub>2</sub>のピークを観測した. レーザー出力を増大させたとき、X 線強度,散乱 強度の半値幅の減少、また室温にてバンド端付近の発光を観測した.

#### 参考文献

- L. Frantzis, E. Jones, C. Lee, M. Wood, and P. Wormser: *Proc.16<sup>th</sup> European Photovoltaic Soler Energy Conf., Glasgow, 2000* (James & James, London, 2000) PE2.
- K. Siemer, J. Klaer, I. Luck, J. Bruns, R. Klenk, and D. Bräunig: Sol. Energy Mater. Sol. Cells 67 (2001) 159.
- R. Kaigawa, A. Neisser, R. Klenk, and M.-Ch. Lux-Steiner: Thin Solid Films 415 (2002) 266.
- 4) W. Kern and D.A. Puotinen: RCA Review **31** (1970) 187.
- 5) W.H. Koschel and M. Bettini: Phys. Status Solidi B 72, (1975) 729.
- 6) E. Rudigier, B. Barcones et al: J. Appl. Phys. 95, (2004) 5153.
- 7) J. Binsma, L. Giling, J. Bloem: J. Lumin. 27 (1982) 35.